⑩ 日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-51951

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和61年(1986)3月14日

H 01 L 23/34 H 05 K 7/20 6616-5F 6428-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

49発明の名称

ヒートシンクの製法

②特 願 昭59-174639

20出 願 昭59(1984)8月22日

60 杂 明 者 蓮

秀世

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

出 願 人 日本電気株式会社

見,

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 番

1. 発明の名称

ヒートシンクの製法

2 特許請求の範囲

AuSn共晶合金によるヒートシンクのメタタイズに際して、AuSn共晶比よりもSn組成比の大なるAuSn蒸糖源を用いる事を特徴とするヒートジンクの製法。

3. 発明の詳細な説明

〔産桑上の利用分野〕

本発明は半導体装置で使用されるヒートシンク に関し、特に緻密材としてAuSnをメタライズし たヒートシンクの製造方法に関するものである。 〔従来の技術〕

ヒートシンク上にメタライズされるAuSn合金 は通常、その租成比が共晶比(Snの混母比20ダ) であることが認ましい。このため、従来は蒸煙頭 たるAuSn合金の組成比も上記の共晶比のものを 用いていた。

(発明が解決しようとする問題点)

ところが、上記のような共晶比を有する孤滂頭を用いた従来の方法においては、下記に示す欠点が存していた。すなわち、滅滑工程においては、 滅消頭を対象物 (本発明の場合はヒートンンク) にメタライズするために、 滅消域を一定時間 は かっといれなり。 この時、 ヒートシンク 1 3 の間にシャッター 1 2 を配置しておく。 ガス出しを で、 シャッター 1 2 を配置しておく。 ガス出しを で、 シャッター 1 2 を配置しておく。 ガス出しを で、 シャッター 1 2 を配置しておく。 ガス出しを で、 ヒートシンク上へのメタライズを開始する (矢印 2 1 として示す)。 この結果、 第 3 図のようにメタライズ 3 2 されたヒートシンク 1 3 が得

ととろで、ガス出しのために、AuSn合金を改 郊ナると、Snの方がAuよりも点発しおいために、

持開昭61-51951(2)

ガス出し後に残骸したAuSn合金中のSnの組成 比が過少となってしまう。この結果、ヒートシン ク13上にメタライズされたAuSn合金32の組 成比は、当初のAuSn蒸着頭のそれとは異なって しまい、所記の共晶比のものが得られない。

本発明の目的は、所望の共品比を有するAuSn 合金のメタライズ版を有するヒートシンクをつく るための方法を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

本務明は、所望の共晶比よりも大きなSn組成比を有する蒸瘡原をつかったことを特徴とする。

前記したごとく、滅治滅のガス出しにより、Snが過少となることは不可避である。さりとて、ガス出しを省略すると、不要な含有物が一端にメタライズされるために、メタライズ膜の質が低下する。そこで、本発明者は、AuSn 蒸済源のSnの組成比を共昂比よりも高くしてかき、ガス出し後に、AuSn 蒸済源が共晶比となる条件を検討することにより、従来方法の欠点の解決を試みた。

その結果、Snの組成比を重量比にして3~10%

4. 図面の簡単な説明

第1図,第2図はメタライズの手順を示す模観 図、第3図メタライズされたヒートシンクの断面 図、第4図ガス出し時間とSnの最適増積分の関係 を示すグラフである。

11 ……AuSn 深層源、12 ……シャッター、
13 ……ヒートシンク、21 ……ヒートシンク上
へ飛来するAuSn 原子、31 ……ヒートシンク材、
32 ……ヒートシンク上にメタライズされたAuSn
膜。

代理人 弁理士 内 原



大きくしておけばよいこと、また、Snの均量の最 適値はガス出し時間に依存することを見出した。

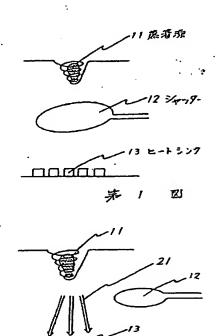
第4図は、検討結果の一例であり、ガス出し時間が長い場Snの均便値を多くする必要があることを示している。

(以鸠例)

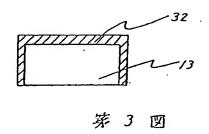
前記の検討結果から一実期例としてSnの組成比25%(共晶比より5%Snを増最してある)の旅 溶源を用い、ガス出しを30秒行なった後、メタ ライズを開始する方法を採用した。ガス出し方法、 メタライズ方法社第1図乃至第3図と同じである。 この結果、ヒートシンク13上に所頃の共晶比の AuSn合金32をメタライズすることが可能となった。

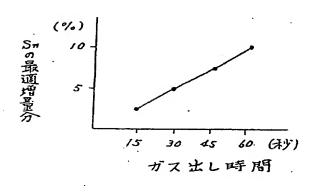
(発明の効果)

以上、述べたように、AuSn族籍原中のSnの組成比をガス出し条件に応じて、あらかじめ大きくしてかくことにより、ヒートシンク上に共品比を有するAuSn介金をメタタイズすることが可能である。



港 2 図





菜4 図

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61051951 A

(43) Date of publication of application: 14.03.86

(51) Int. CI

H01L 23/34 H05K 7/20

(21) Application number: 59174639

(22) Date of filing: 22.08.84

(71) Applicant:

NEC CORP

(72) Inventor:

HASUMI HIDEYO

(54) MANUFACTURE OF HEAT SINK

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled element having a metallized layer of Au-Sn alloy having a desired eutectic ratio, by using an evaporation source having an Sn composition ratio larger than the eutectic ratio.

CONSTITUTION: The Sn composition ratio of the AuSn evaporation source 11 is kept higher than the eutectic ratio so that the AuSn ratio may come to the eutectic ratio after gas exhaust. This case makes it sufficient to increase the Sn composition ratio by 3W10% in weight ratio, and the optimum value of the increment in Sn depends on the time of gas exhaust. For example, using an evaporation source with an Sn composition ratio of 25% (Sn is increased 5% more than the eutectic ratio), the gas is exhausted for 30sec; thereafter, metallizing is started. This manner enables an Au-Sn alloy of desired eutectic ratio to be metallized on heat sinks 13.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

